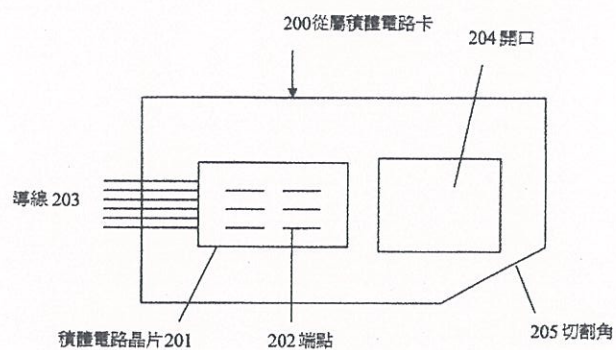


106 年度民專上字第 18 號附圖

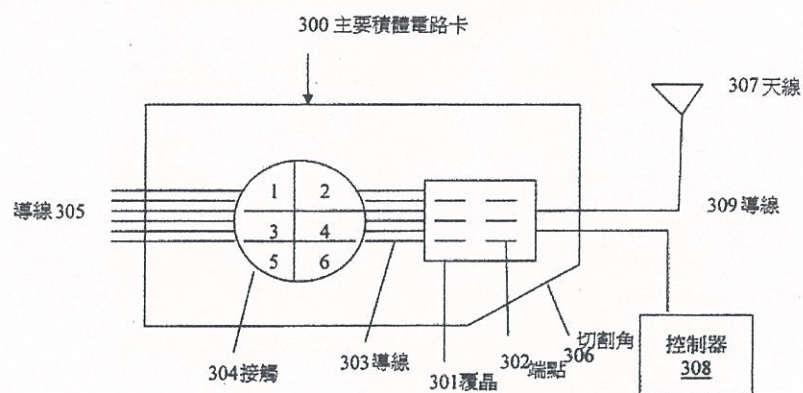
附圖一：

系爭專利第 2 圖係為從屬積體電路卡之示意圖



第二圖

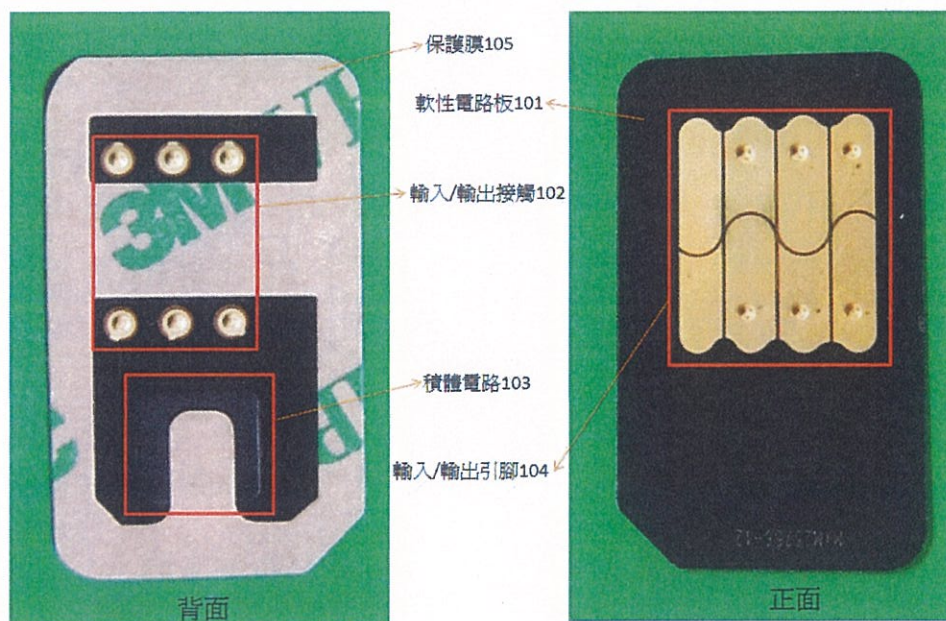
系爭專利第 3 圖係為主要通用積體電路卡之示意圖



第三圖

附圖二：

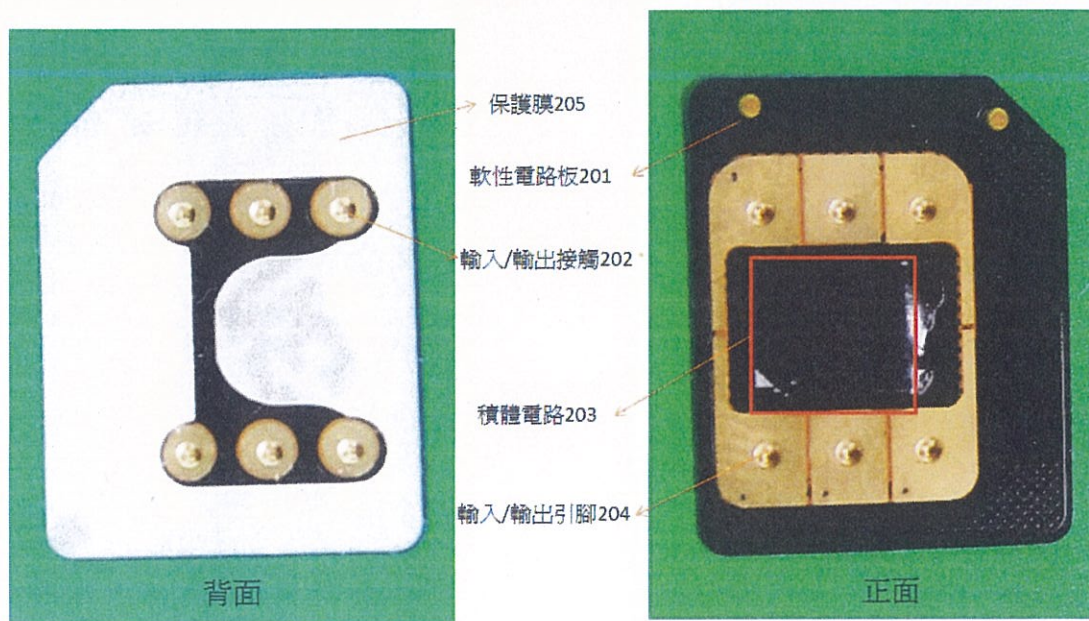
系爭產品2-1（原證19圖1為系爭產品2-1的正面及背面照片）



系爭產品2-1(mini-SIM貼片卡100)

附圖三：

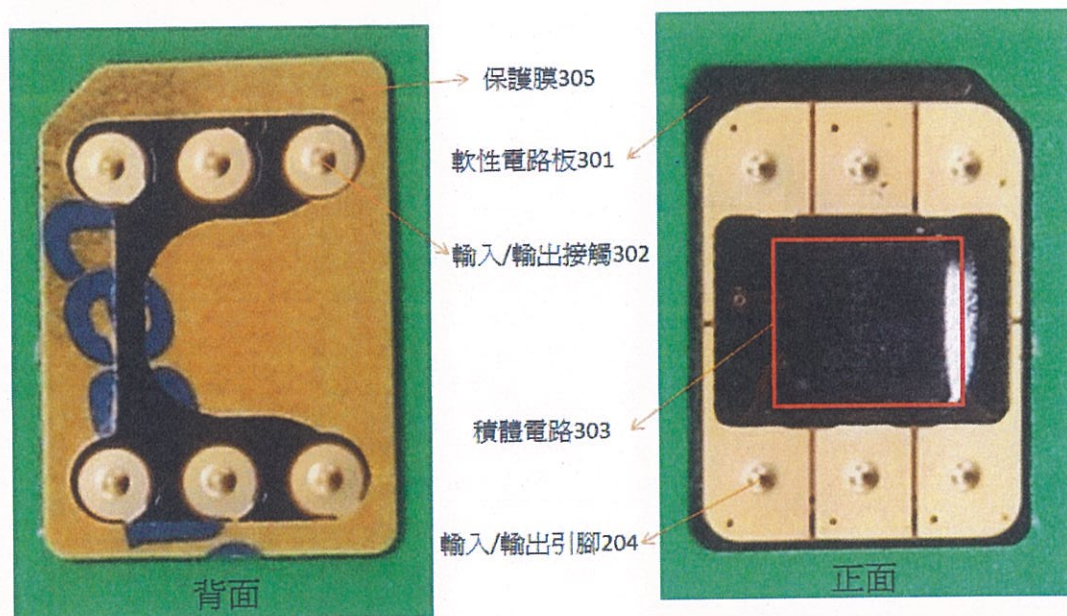
系爭產品2-2（原證19圖5為系爭產品2-1的正面及背面照片）



系爭產品2-2(micro-SIM貼片卡200)

附圖四：

系爭產品2-3（原證19圖8為系爭產品2-3的正面及背面照片）



系爭產品2-3(nano-SIM貼片卡300)